

الفصل السابع: العيوب البلورية

العيوب النقطية – الثغرات – عيوب شوتكي – عيوب فرنكل – العيوب الخطية – الانخلاعات – الانخلاع الحافي – الانخلاع البريمي – العيوب السطحية – العيوب الحجمية

العيوب البوري: هو اختلال في استمرارية ترتيب الذرات المنتظم في الشبيكة. أي انه عدم الانتظام في البنية البلورة. وتتكون العيوب البلورية في اثناء عملية النمو البلوري. تخلص البلورات كلياً من الشوائب والعيوب أمراً مستحيلاً اما تقليلها اصبح ممكناً.

ان للعيوب البلورية تأثير كبير على تغيير الخواص الفيزيائية كالتوصيل الكهربائي والتوصيل الحراري وأيضاً تأثير كبير على تغيير الخواص البصرية والميكانيكية للمواد الصلبة.

الا ان فوائد العيوب الكثير في مجالات عديدة جعلت العلماء يتجهون لخلق العيوب في المواد الصلبة. حيث وجد العلماء ان تغيير الخواص الفيزيائية (كهربائية، ميكانيكية، بصري، حراري) نحو الأحسن وحسب الحالة واشهرها تطعيم المواد شبه الموصلة حسب المواصفات المطلوبة مثل إضافة Mg لبلورة فلوريد الليثيوم LiF لتستخدم كمجس للأشعاع (بلورة قياس جرعات التألق الحراري LiF/Mg).

أهم أنواع العيوب هي:

- 1- العيوب النقطية (العيوب ذات البعد الصفري)
الفراغات (عيوب شوتكي ، عيوب فرنكل) ، الذرات الإضافية
- 2- العيوب الخطية (الانخلاعات) (عيوب أحادية البعد)
- الانخلاع الحافي - الانخلاع البريمي
- 3- العيوب السطحية (عيوب ثنائية البعد)
- حدود الحبيبات - خطأ التراص - التوائم
- 4- العيوب الحجمية (الحقلية) (عيوب ثلاثية الأبعاد)
ان التحكم في كثير من الخواص المهمة للبلورات يعتمد على طبيعة تركيب البورة ومنها:
1. التحكم بالتوصيلية الكهربائي للمواد شبه الموصلة تنسب الى نسبة الشوائب.
2. التحكم بالمقاومة الميكانيكية: تتحدد بوساطة العيوب في تركيبها بالنسبة للبلورات مثال (الحديد رخواً في حالته النقية ولكن خلطه بالكاربون ومعادن اخرى تزداد مقاومته الميكانيكية).
3. تعجيل انتشار ذرات في بلورة بواسطة شوائب او عيوب بلورية.
4. انخفاض او ارتفاع درجة حرارة انصهار البلورة يعتمد على وجود عيوب.
5. التألق او الضيائية يرتبط مع وجود الشوائب.
6. الألوان التي ترى بها كثير من البلورات تنشأ عادة من عيوبها التركيبية.

العيوب النقطية:

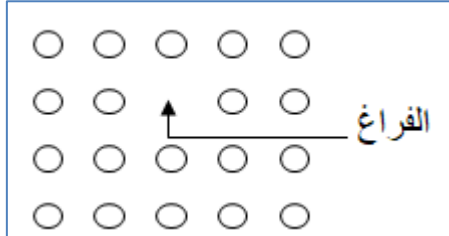
العيوب النقطية هي انحراف أو اختلال في موقع ذرة أو مواقع عدد قليل من الذرات المجاورة. وهي اما ان تكون :

- 1- فراغات (الفجوات) او (ثغرات)
- 2- ذرات اضافية:
الذرة الإضافية الاستبدالية
الذرة الإضافية البينية (الذرة الإضافية الخلالية): وهي نوعين:
ذرة إضافية بينية ذاتية
ذرة إضافية بينية شائبة (شوائب بينية)
- 3- عيوب شوتكي
- 4- عيوب فرنكل

تكون العيوب النقطية مألوفة في بلورات المعادن والبلورات الايونية والتساهمية ولكن غير مألوفة في البلورات الجزيئية وتأثير هذه العيوب يكون في اللون والضيائية والتوصيلية الكهربائية.

(س) لماذا سمي العيب النقطي بهذا الاسم؟

(ج) لانه يحدث في منطقة صغيرة جداً بالنسبة لحجم البلورة، ولهذا تُعد هذه المنطقة كنقطة في فضاء كبير



الفراغ (الثغرة): وهو عبارة عن حيز الذرة المفقودة ضمن الترتيب المنتظم للشبيكة ويحدث نتيجة عيب في الرص الذري أثناء عملية الانماء البلوري جراء التذبذب الحراري حول مواقعها في الشبيكة عند درجات الحرارة العالية. ونقصد بالثغرة هو فراغاً شبيكياً أو فجوة في النسق البلوري.

(س) في المعادن ، كما هو الحال في المواد الصلبة الأخرى ،

يتم إنشاء الفراغ (الثغرة) عن طريق الإثارة الحرارية ، بشرط أن تكون درجة الحرارة مرتفعة بما فيه الكفاية، علل ؟

(ج) لأنه مع اهتزاز الذرات حول مواقعها العادية، يكتسب البعض من الذرات طاقة كافية لمغادرة الموقع تمامًا.

(س) عندما تغادر الذرة العادية، تكون المنطقة المحيطة بالفراغ مشوهة أي سيتم توليد اضطرابا في تركيب البلورة، علل؟

(ج) بسبب استرخاء الشبيكة، كما كانت، من أجل ملء الفراغ الذي تركته الذرة جزئياً. هذا يساهم كذلك في عدم انتظام الشبيكة في الجوار المباشر للفراغ (الثغرة).

الذرات الإضافية: وهو وجود ذرة اضافية داخل البنية

البلورية ويطلق عليها بالشوائب وتكون على نوعين:

1- الأستبدالية. 2- البينية.

الذرة الإضافية الأستبدالية: اذا احتلت الذرة الإضافية موقع الذرة الاصلية.

الذرة الاضافية البينية (الذرة الاضافية الخلالية): اذا

احتلت الذرة الإضافية موقع ما بين الذرات الاصلية ولربما

تكون من نفس النوع او ذرة شائبة.

حيث ان الذرات البينية تكون على نوعين:

ذرة إضافية بينية ذاتية: حيث تكون الذرة البينية من نفس

نوع ذرات الشبيكة ويتم ذلك بإزاحة الذرة الاصلية من

موقعها الى موقع بيني.

ذرة إضافية بينية شائبة (شوائب بينية): الذرات البينية

تكون من نوع اخر يختلف عن الذرات الاصلية للبنية

البلورية.

(س) الذرات الصغيرة فقط يمكن أن توجد بأعداد كبيرة

كشوائب بينية، علل؟

(ج) : لأن المساحة بين ذرات المادة الاصلية (المضيف) (host atoms) صغيرة ، خاصة في المعادن ،

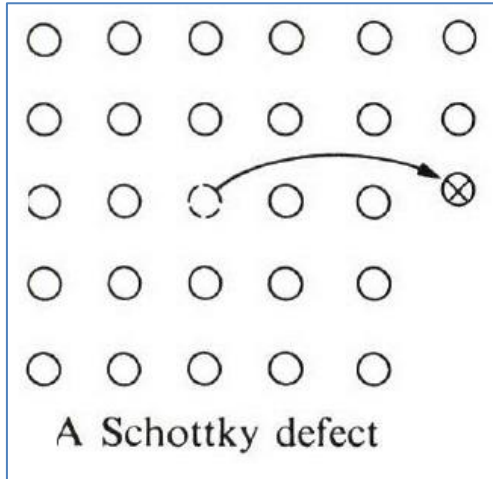
حيث تكون الذرات معبأة بإحكام.

(س) كيف يتم إضافة الشوائب للبنية البلورية؟

(ج) يتم إضافة الشوائب الى البنية البلورية بعدة طرق أهمها:

1- طريقة النمو البلوري. 2- طريقة الانتشار. 3- طريقة الغرس الايوني.

(س) في المواد الصلبة ذات الرص المحكم جداً أن تحتوي بنيتها على ذرات بينية؟
(ج) وذلك لصغر الحيز بين الذرات حيث لا يمكن أن يستوعب ذرة إضافية مثل النحاس والخرصين.
أما في الرص غير المحكم يمكن للذرة الشائبة أن تحتل مكان بينياً خاصة إذا كان حجمها صغير جداً أي بنصف قطر $0.8 \text{ \AA}$.

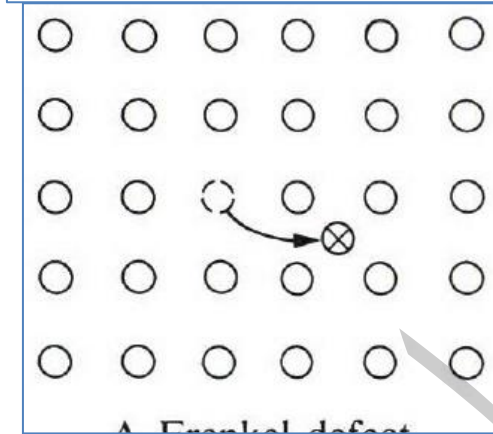


عيب شوتكي: إذا كانت الذرة أو الذرات المزالة أو المهاجرة عن موقعها الشبكي النظامي بمراحل متعاقبة وتستقر في آخر الأمر عند سطح البلورة.

❖ أي أن عيب شوتكي يعني حدوث فراغات (ثغرات) في البلورة من دون وجود ذرات إضافية ذاتية تقابل تلك الثغرات.

❖ فعيب شوتكي هو فقدان إحدى الذرات من موقعها الأصلي إلى خارج البلورة (أي إلى سطح البلورة) تاركة وراءها حيزاً من الفراغ.

❖ يحدث عيب شوتكي في البلورات الأيونية مثل كلوريد الصوديوم.



عيب فرنكل: إذا كانت الذرة أو الذرات المزالة عن موقعها الشبكي النظامي تُقحم إلى مواضع بينية.

أي إزالة ذرة من مكانها في الشبكة البلورية وإقحامها في موقع بيني (موقع لا يشغل بواسطة الذرات).

عيب فرنكل يتضمن زوجاً:

خلق فجوة أو ثغرة + ذرة إضافية (ذرة بينية ذاتية)

تسحب الذرة من الموقع (1) وتوضع بالموقع (2) يبقى الموقع (1) فارغاً وتوضع الذرة في الموقع (2).

❖ أي أن عيب فرنكل ناشئ عن ثغرة وذرة بينية.

(س) عيب فرنكل يحتاج إلى مقدار من طاقة أكبر مما يحتاجه عيب شوتكي، علل؟

(ج) بسبب الطاقة المرنة الإضافية اللازمة لإدخال الذرة المزاحة بين ذرات الشبكة الأخرى في وضع بيني (خلالي)، حيث يتطلب عيب فرنكل كمية كبيرة من الطاقة، ولهذا السبب لا يوجد عادة في المعادن إلا في ظل ظروف خاصة.

(س) ناقش بإيجاز أسباب عدم وجود عيب فرنكل عادة في المعادن إلا في ظروف خاصة؟
(ج) بسبب الطاقة المرنة الإضافية اللازمة لإدخال الذرة المزاحة بين ذرات الشبكة الأخرى في وضع بيني (خلالي)، حيث يتطلب عيب فرنكل كمية كبيرة من الطاقة، ولهذا السبب لا يوجد عادة في المعادن إلا في ظل ظروف خاصة.

(س) لماذا توجد الفراغات (الثغرات) عادة فقط بالقرب من الأسطح الحرة وحدود الحبوب والانخلاعات، وليس داخل البلورة المثالية؟

لأنه فقط على الأسطح أو الحدود أو الانخلاعات يمكن إنشاؤها بدون تشكيل ما يصاحب ذلك من تشكيلات بينية. وبعبارة أخرى، فإن هذه العيوب الممتدة تعمل كمصادر للفراغات.

حساب عدد ثغرات شوتكي المُسبب عن التهيّج الحراري: 2023/4/19

لأجل حساب عدد ثغرات شوتكي المسببة عن التهيّج الحراري. افرض بلورة في حالة اتزان حراري عند درجة حرارة T وان كل ذرة تهتز جيئةً وذهاباً حول موضع اتزانها وعندئذ يكون معدل طاقتها $3k_B T$

عند درجة حرارة الغرفة $300^\circ K$ ($27^\circ C$).

الطاقة $3k_B T$ تكون حوالي 0.78 eV عند درجة حرارة الغرفة $300^\circ K$ ($27^\circ C$) وهي اقل بكثير من الطاقة اللازمة لتكوين ثغرة E التي تكون بحدود واحد 1 eV . وهذا يقودنا الى الاعتقاد بعدم وجود احتمالية لنشؤ ثغرات في بلورة عند درجة حرارة الغرفة.

بموجب الميكانيك الإحصائي: حيث ان عامل بولتزمان للإتزان الحراري هو $(e^{-E/K_B T})$ سيتناقص بانحدار شديد كلما تزداد E ويعني هنالك احتمالية ضعيفة جداً للذرة لان تمتلك طاقة عالية ولكن تزداد هذه الإحتمالية كلما ارتفعت T .

- افرض ان N هو للعدد الكلي للذرات في بلورة لكل وحدة حجم
- E تمثل الطاقة اللازمة لتوليد ثغرة.
- وان الثغرات لكل وحدة حجم n اي التركيز الممتز للثغرات
- ولهذه $(N-n)$ يمثل العدد الكلي من الذرات في البلورة بعد طرح الثغرات.

وبهذا يمكن كتابة معادلة تتضمن معامل بولتزمان و (E) (الطاقة اللازمة لتكوين ثغرة)

$$n = (N - n)e^{-E/K_B T} \quad \text{عندما } n \ll N$$

$$\therefore n = N e^{-E/K_B T}$$

مثال: افرض لديك بلورة عدد ذراتها $(N = 10^{29} \frac{\text{ذرة}}{\text{m}^3})$ عند درجة حرارة الغرفة $300^\circ K$ ($27^\circ C$) وطاقة التكوين لثغرة شوتكي هي $(E = 1 \text{ eV})$ فأحسب عدد الثغرات n .

$$n = N e^{-E/K_B T}$$

$$n = 10^{29} e^{-1 \times 1.6 \times 10^{-19} / 1.38 \times 10^{-23} \times 300}$$

$$n = 10^{29} e^{1.6 \times 10^2 / 4.14} = 1.6 \times 10^{12} \approx 10^{12} \text{ ثغرة / m}^3$$

$$\frac{n}{N} = \frac{10^{12}}{10^{29}} = 10^{-17} \quad \text{عند } 300^\circ K$$

عدد الثغرات النسبي يكون صغير لأن $K_B T \ll E$.
اما عندما ترتفع درجة الحرارة الى $900^\circ K$ وعندئذ يرتفع عدد الثغرات الى ما يقارب الى $10^{23} \text{ ثغرة / m}^3$ وستكون النسبة تقريباً (التركيز $\approx 10^{-7}$).

ارتفاع درجات الحرارة من 300 الى 900 كلفن سيؤدي الى زيادة نسبية حادة وكبيرة جداً في عدد الثغرات تقدر بحوالي عشرة الاف مليون مرة 10^{10} .
ملاحظة: يمكن حساب طاقة تكوين الثغرة من المعادلة:

$$n = N e^{-E/K_B T}$$

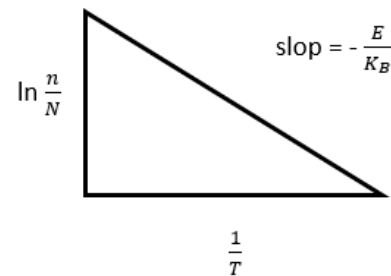
$$\left(\frac{n}{N}\right) = e^{-E/K_B T}$$

$$\ln \left(\frac{n}{N}\right) = -\frac{E}{K_B T} \quad \ln \left(\frac{n}{N}\right) = \left(-\frac{E}{K_B}\right) \frac{1}{T}$$

$$\ln \left(\frac{n}{N}\right) = \left(-\frac{E}{K_B}\right) \frac{1}{T}$$

$$y = -m x$$

$$\text{slop} = -\frac{E}{K_B}$$



$$E = -\text{slop} \times K_B$$

ومن تحديد قيمة الميل يمكن حساب E

تراكيز عيوب شوتكي في بلورة أيونية (ثنائية):

ان وجود الثغرات في البلورة يزيد من القصور الذاتي او الأنثروبي S للبلورة وبهذا تكون الطاقة الحرة للبلورة اصغر من تلك الطاقة لبلورة مثالية . ان هذا التغيير بالطاقة الحرة لهيلمهولتز ΔF مساوياً للتغيير في الطاقة الكلية للبلورة ΔU مطروحاً منه حاصل ضرب درجة حرارة البلورة مع تغيير الأنثروبي.

$$\Delta F = \Delta U - T \Delta S \quad \dots\dots\dots 1$$

$$S = K_B \ln P \quad \dots\dots\dots 2$$

K_B ثابت بولتزمان & P احتمالية التوزيع (عدد الطرائق او الأساليب التي يمكن لذرات البلورة ان تستخدمها لترتيب نفسها داخل البلورة). البلورات الأيونية تفضل تكوين تراكيز متكافئة من الثغرات الأيونية الموجبة والسالبة (للمحافظة على التعادل الكهربائي الاستاتيكي).

$$N = +n = -n$$

وبهذا تكون الاحتمالية الكلية التي يمكن تكوين ازواج من الفراغات الموجبة والسالبة.

$$P = \left[\frac{N!}{(N-n)!n!} \right]^2 \quad \dots\dots\dots 3$$

تعوض المعادلة (3) في (2) والنتيجة يعوض في المعادلة (1) نحصل على:

$$\Delta F = n E_p - K_B T \ln \left[\frac{N!}{(N-n)!n!} \right]^2 \quad \dots\dots\dots 4$$

وبأستخدام التقريب:

$$\ln (x!) \simeq x \ln x - x, \quad \text{for } x \gg 1$$

$$\ln \left[\frac{N!}{(N-n)!n!} \right]^2 \simeq 2 [N \ln N - (N-n) \ln(N-n) - n \ln n] \dots\dots\dots 5$$

الان اذا افترضنا E_p تمثل الطاقة اللازمة لإزالة زوج من الايونات من باطن بلورة (طاقة التكوين لزوج من الثغرات). وبتعويض المعادلة (5) في المعادلة (4) نحصل على:

$$\Delta F = nE_p - 2 K_B T [N \ln N - (N-n) \ln(N-n) - n \ln n] \dots\dots\dots 6$$

عند حالة الاتزان الحراري يكون التغير في طاقة هيلمهولتز الحرة عند ادنى مستوى لذلك تكون المشتقة الأولى لهذا التغير ΔF بالنسبة الى التغير في عدد ازواج الثقوب n عند درجة حرارة T مساوية صفراً أي ان :

$$\frac{\delta (\Delta F)}{\delta n} = 0 = E_p - 2 K_B T [\ln (N-n) \ln n]$$

$$= E_p + 2K_B T \ln \left[\frac{n}{N-n} \right]$$

$$- E_p / 2 K_B T = \ln \left[\frac{n}{N-n} \right]$$

$$\therefore n = (N-n) e^{-E_p / 2K_B T} \quad n \ll N$$

$$n = N e^{-E_p / 2K_B T} \dots\dots\dots 7$$

عيوب فرنكل: تنشأ من إزاحة ذرة او أيون من احد مواقع نقاط شبكية نظامية في باطن بلورة واحتلالها موقعاً في باطن تلك البلورة (ينشأ فراغ وذرة بينية) (زوج) اما حساب تركيزها في البلورة

$$n = (NN^-)^{\frac{1}{2}} e^{-E_p / 2K_B T}$$

- افرض ان N هو العدد الكلي من الذرات في بلورة لكل وحدة حجم
- E_I تمثل الطاقة اللازمة لترحيل ذرة عن موضع نقطة شبكية الى موضع بيني (خلالي).
- عدد الذرات البينية لكل وحدة حجم (n) التي تكون في حالة اتزان مع عدد مشابه من ثقوب الشبكة.
- $\bar{N}$ يمثل العدد الكلي من الذرات في البلورة بعد طرح الثغرات.

$$\therefore n \cong (N\bar{N})^{\frac{1}{2}} e^{-E_I / 2K_B T}$$

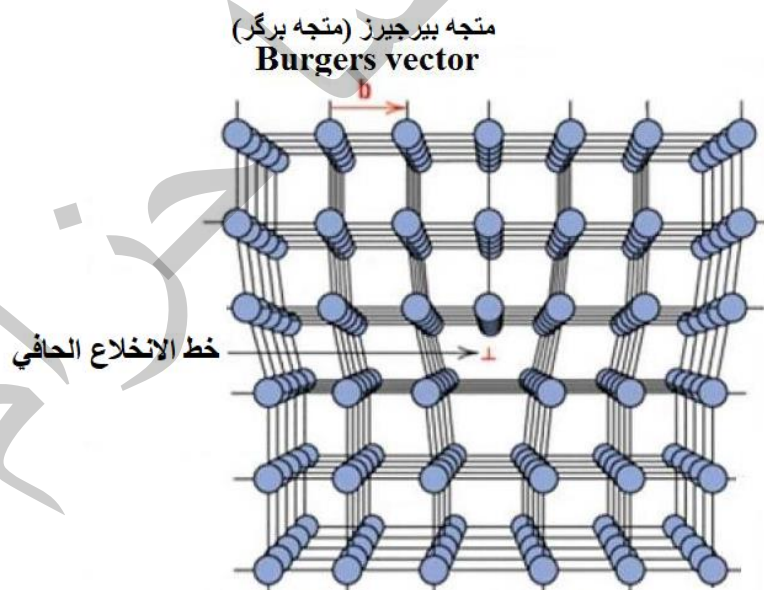
عيوب الشبكة:

- إذا امتد العيب أو الاختلال ليشمل مساحات عديدة من البلورة فيسمى عندئذ بالعيب الشبكي. وتنقسم عيوب الشبكة الى ثلاثة أنواع:
- العيوب الخطية (الانخلاعات) (عيوب أحادية البعد) وتشمل: الانخلاع الحافي & الانخلاع البرمي
 - العيوب السطحية (عيوب ثنائية البعد) وتشمل: حدود الحبيبات & خطأ التراص & التوائم
 - العيوب الحجمية (الحقلية) (عيوب ثلاثية الأبعاد)

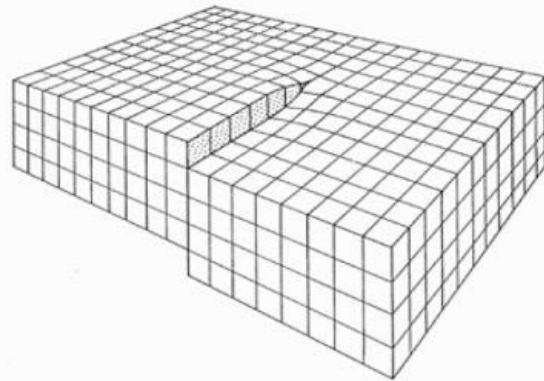
العيوب الخطية:

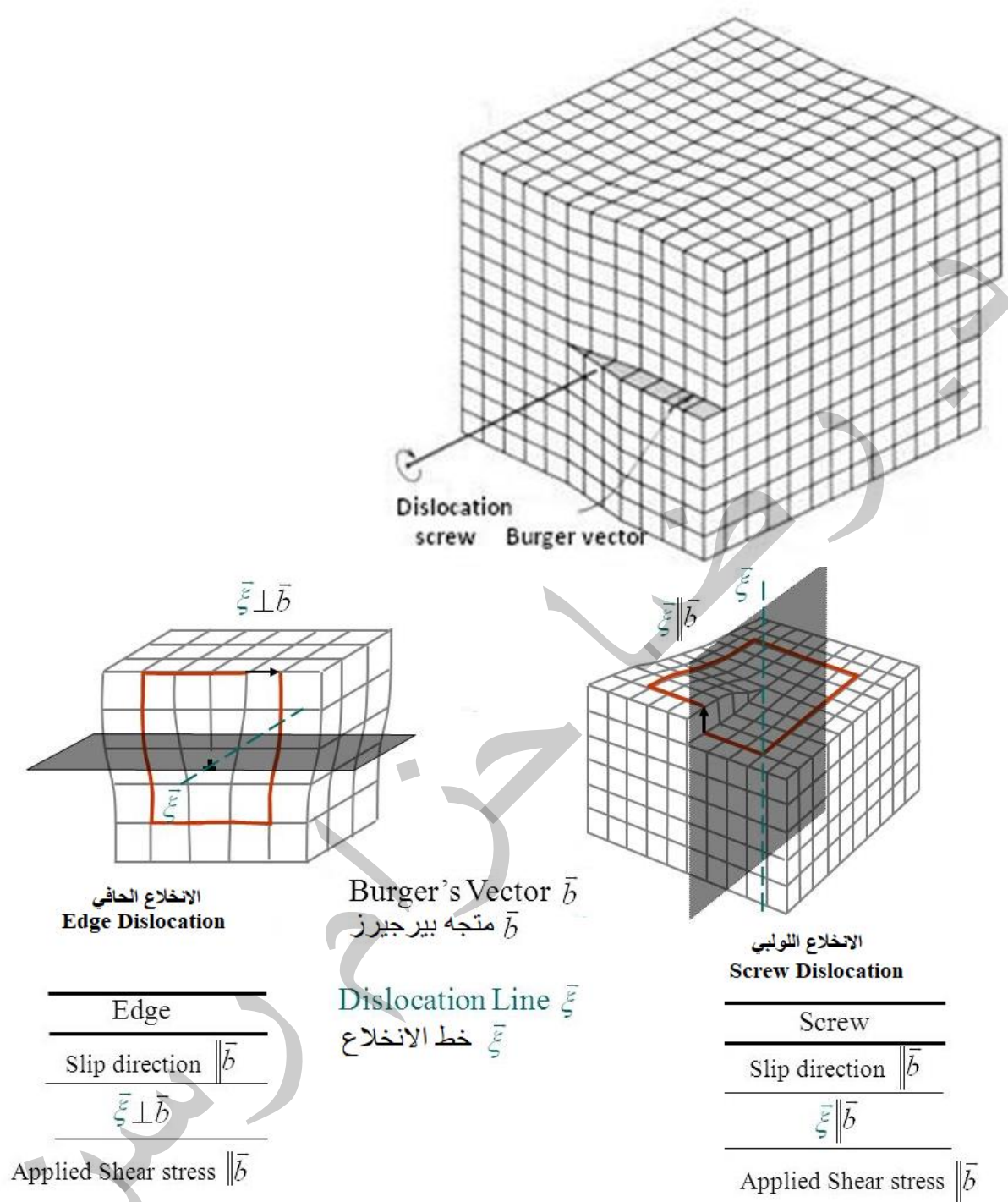
سمي العيب الخطي بهذا الاسم نظراً لأنه يكون على امتداد مسارات خطية. والعيوب الخطية تدعى بالانخلاعات Dislocations. والانخلاعات تؤثر بصورة كبيرة على الخواص الميكانيكية للمادة الصلبة حيث تضعف مقاومة المادة تحت تأثير الاجهاد كثيراً. وتنقسم الى نوعين:

الانخلاع الحافي: Edge Dislocation (انخلاع تايلور – اوروان): وهو صف من الذرات يميز حدود حافة جزء من المستوى الذي امتد الى خارج البلورة ويرمز له عادة بمتجه بيرجيرز (متجه برگر) (وهو متجه يشكل زاوية قائمة مع خط الانخلاع في الانخلاع الحافي).



الانخلاع اللولبي (البرمي): وهو صف من الذرات للمستوى البلوري حول مسار لولبي ويكون متجه بيرجيرز (متجه برگر) موازي لخط الانخلاع زاوية صفر.



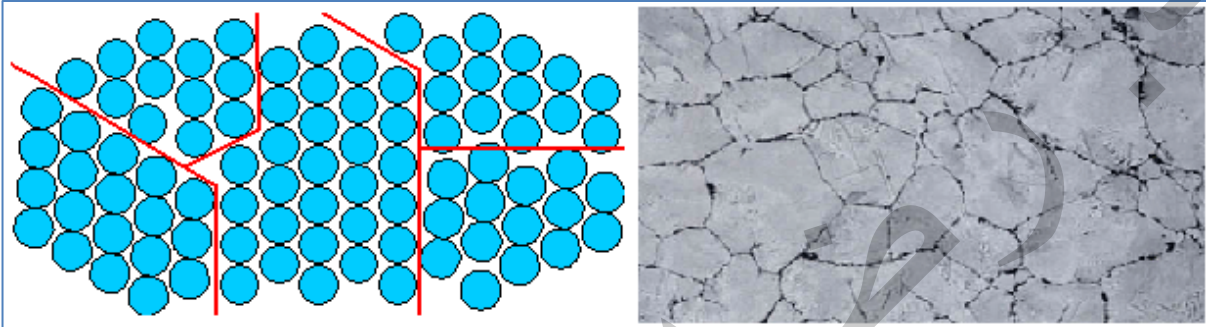


العيوب السطحية: سمي العيب السطحي بهذا الاسم لأنه ينشأ من تجمع العديد من العيوب الخطية مكونة سطح من العيوب مثل حدود الحبيبات وخطأ التراص والتوائ.

حدود الحبيبات:

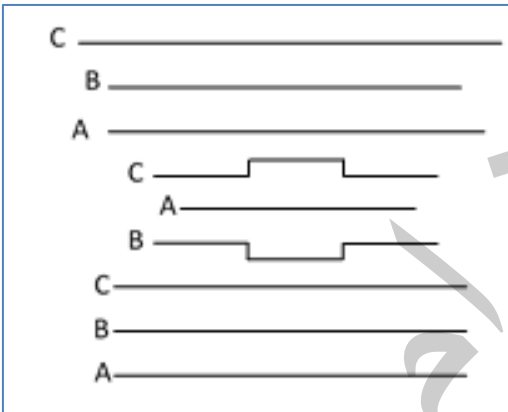
أن بعض المواد الصلبة لا تتكون بنيتها البلورية من بلورة واحدة بل من العديد من البلورات الصغيرة الحجم والتي يطلق عليها بالحبيبات وان كل حبيبة داخل بنية المادة الصلبة تختلف في اتجاهها وحجمها وشكلها وبعدها عن جارتها وبالتالي لا بد أن يفصلها عن بعضها حدود فاصلة يطلق عليها بحدود الحبيبات.

تعمل حدود الحبيبات على إعاقة حركة الإلكترونات الحرة وينتج بذلك مقاومة إضافية للمواد الفلزية حيث يقل التوصيل الكهربائي فيها ويحدث هذا النوع من العيوب خلال عمليات تصليد منصهر المعادن.



خلل التراص:

هي عيوب السطح التي تنشأ من تغيير في تراص الذرات في المستوى أو عبر الحدود، عندما ينتج ترتيب ABCABC بدل من الترتيب ABABC فإننا نقول أنه حدث خطأ في الرص.



أي ان خلل التراص يعني اختلال في تعاقب المستويات أي هو نتيجة لعدم استمرارية تعاقب المستويات بسبب خلل في ترتيب الذرات ذات النوع الواحد او اكثر من نوع.

التوائ: Twin:

يعتبر تشوه لدن يحدث نتيجة إزاحة صغيرة بين المستويات المتجاورة وتتم أثناء الانماء البلوري او التشوه الميكانيكي كالضغط وعند صهر المادة وانماء بلورة منها.

تعد التوائ من العيوب السطحية الشائعة والتي تحدث نتيجة لعدم استمرارية دورية الشبيكة وتعد عملية تكوين التوائ نمطا من أنماط التشويهات اللدنة وخلال عملية تكون البلورات التوأمية تحدث إزاحة صغيرة بين المستويات العديدة المجاورة. وان الجزء المشوه من البلورة له تماثلا مرآتي مع الجزء غير المشوه.

يتم حدوث التوأمة بالطرق التالية:

- 1- بطريقة النمو البلوري وتدعى بالتوائ النامية
- 2- يتم بطريقة التشوه الميكانيكي كالطرق او الضغط وتسمى بالتوائ المشوهة.

العيوب الحجمية: العيوب الحجمية مثل التشققات تنشأ في البلورات عندما يكون هناك اختلاف صغير بين الالكترونات والذرات لمحكمة الرص في المعادن • . كما يعتبر وجود اماكن كبيرة شاغرة أو مساحة الفراغ، عندما تفقد مجموعة من الذرات باعتبارها النقص الحجم . والعيوب الحجمية تمتد خلال حجوم صغيرة في بلورة.

(س) ما المقصود في العيوب السطحية وايهما اكثر حدوثا في البلورات؟

(ج) سمي العيب السطحي بهذا الاسم لانه ينشأ من تجمع العديد من العيوب الخطية مكونة سطح من العيوب مثل حدود الحبيبات وخطأ التراص والتوائم. التوائم من العيوب السطحية الشائعة.

(س) عرف كل مما يأتي: متجه برغر، الانخلاعات، العيوب الحجمية، الفراغ، الذرات الإضافية، العيب النقطي. العيب السطحي ، الانخلاع الحافي.

H.W.

(س) اذا كانت الطاقة اللازمة لتكوين عيب شوتكي تساوي 2eV فبرهن على ان الكثافة النسبية للفراغات بالنسبة للذرات سوف تكون دائما اقل من 10^{-10} عند درجة الحرارة.

(س) احسب عدد الثغرات (لكل ذرة) في ايزان حراري لبلورة عند درجة حرارة الغرفة 300K على أساس ان الطاقة اللازمة لتكوين ثغرة شوتكي تساوي الكترون فولت واحد.

(س) طاقة 2 eV تحتاج لخلق عيب فرنكل في بلورة لها ذرة واحدة في الأساس البدائي وثمانية مواقع خلالية في خلية الوحدة البدائية اوجد في حالة الاتزان عدد عيوب فرنكل لوحدة الخلية في درجة 100°K و 300°K و 1000°K

(س) في الحديد اذا كان مقدار الطاقة المصاحبة لتوليد فراغ هو 1.05 eV . عند أي درجة حرارة سيلوزية (مئوية) سوف يتكون فراغ واحد لكل 10^5 ذرة.

فيزياء الجوامد / سعود اللحاني
مثال: طاقة تكوين الفراغ في معظم البلورات تساوي بالتقريب واحد إلكترون فولت. احسب تركيز الفراغات في بلورة نحاس عند درجة حرارة الغرفة وعند درجة حرارة 600 درجة مطلقة.
الحل/

$$n = Ne^{-E/K_B T}$$

$$\frac{n}{N} = e^{-E/K_B T} = e^{\left[\frac{(-1 \times 1.6 \times 10^{-19})}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \right]} = e^{\frac{-1 \times 1.6 \times 10^{-19}}{4.14 \times 10^{-21}}} \approx 1.64 \times 10^{-17} \quad \text{at } 300 \text{ K}$$

$$\frac{n}{N} = e^{-E/K_B T} = e^{-1 \times 1.6 \times 10^{-19} / 1.38 \times 10^{-23} \times 600} \approx 4 \times 10^{-9} \quad \text{at } 600 \text{ K}$$

من د. شذى : احسب درجة حرارة النحاس التي يكون فيها عند الاتزان عدد الفراغات لكل متر مكعب $2.2 \times 10^{20} \text{ vacancies/m}^3$ طاقة تكوين الفراغ هي 0.7eV/atom والعدد الكلي للذرات هو $2 \times 10^{30} \text{ atom/m}^3$

$$\frac{n}{N} = e^{-E/K_B T} \quad \ln \left(\frac{n}{N} \right) = \frac{-E}{K_B T}$$

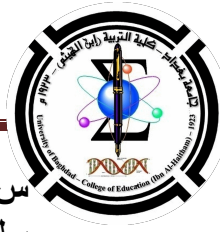
$$T = \frac{-E}{K_B \log \left(\frac{n}{N} \right)} \quad T = \frac{-0.7}{1.38 \times 10^{-23} \times \log \left(\frac{2.2 \times 10^{20}}{2 \times 10^{30}} \right)} =$$

300K (ب)

3541.4K (أ)

2.82*10⁻³K (د)

354.14K (ج)



س) في الحديد إذا كان مقدار الطاقة المصاحبة لتوليد فراغ هو 1.05 eV . عند أي درجة حرارة سليلوزية (منوية) سوف يتكون فراغ واحد لكل 10^5 ذرة.

$$n = Ne^{-E/K_B T}$$

$$\frac{n}{N} = e^{-E/K_B T}$$

$$\frac{1}{10^5} = e^{-E/K_B T} = e^{-1.05 \times 1.6 \times 10^{-19} / 1.38 \times 10^{-23} \times T} = 10^{-5}$$

$$-1.05 \times 1.6 \times 10^{-19} / 1.38 \times 10^{-23} \times T = \ln(10^{-5})$$

$$\frac{-1.05 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23} \times T} = \ln(10^{-5})$$

$$\frac{-1.05 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23} \times \ln(10^{-5})} = T$$

$$T = \frac{-1.68 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23} \times (-11.51292546497)}$$

$$T = \frac{1.68 \times 10^{-19}}{15.887837 \times 10^{-23}} = 1057.4 \text{ } ^\circ K$$

$$T = 1057.4 \text{ } K - 273 = 784.4 \text{ } ^\circ C$$

$$T = -1057.4 \text{ } ^\circ K$$

